



WORLD TRADE ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Reference: WLI/100

28 February 2006

**MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING  
THE WORLD TRADE ORGANIZATION  
DONE AT MARRAKESH ON 15 APRIL 1994**

**GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994**

**CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND RECTIFICATIONS TO  
SCHEDULE LXCV – HONDURAS**

**TRANSMISSION OF CERTIFIED TRUE COPY**

I have the honour to furnish herewith a certified true copy of the Certification of Modifications and Rectifications to Schedule LXCV - Honduras, effective **31 January 2006**.

Pascal Lamy  
Director-General

06-0843

WT/Let/511



**SCHEDULES OF TARIFF CONCESSIONS TO THE  
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994**

**CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND RECTIFICATIONS**

**SCHEDULE LXCV - HONDURAS**

WHEREAS the CONTRACTING PARTIES to the General Agreement on Tariffs and Trade 1947 adopted, on 26 March 1980, a Decision on Procedures for Modification and Rectification of Schedules of Tariff Concessions (BISD 27S/25);

WHEREAS in accordance with the provisions of the above-mentioned Decision, a draft containing modifications and rectifications to Schedule LXCV – Honduras was communicated to all Members of the World Trade Organization in document G/MA/TAR/RS/101 on 31 October 2005;

IT IS HEREBY CERTIFIED that the modifications and rectifications to Schedule LXCV – Honduras are established in conformity with the above-mentioned Decision.

The annexed modifications and rectifications are effective as of **31 January 2006**.

This Certification is deposited with the Director-General of the World Trade Organization, who shall promptly furnish a certified true copy to each Member of the World Trade Organization. It shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

DONE at Geneva this twenty-seventh day of February, two thousand and six.

Pascal Lamy

Certified true copy:

Director-General



# **SCHEDULE LXCV – HONDURAS**

**31 de enero de 2006**

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargas y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. A - B</u>
					<u>DPN</u>					
3818.00.00	ELEMENTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA, EN DISCOS, OBLEAS ("WAFERS") O FORMAS ANÁLOGAS; COMPUESTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0	1		
7017	Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados.									
7017.10	- De cuarzo o demás sílices fundidos									
ex 7017.10.00	- Tubos de reactancia de cuarzo y soportes diseñados para su inserción en hornos de difusión y oxidación para la producción de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0			113
8419	Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.									
8419.8	- Los demás aparatos y dispositivos:									
8419.89	- - Los demás									

<b>SAC2002</b>	<b>Descripción de los Productos</b>	<b>Tipo Base</b>	<b>Tipo Consolidado</b>	<b>Implementación</b>	<b>Instrum. en el que se establece la concesión actual</b>	<b>DPN</b>	<b>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</b>	<b>Demás Cargas Y Derechos</b>	<b>Apénd. A - Sección 1</b>	<b>Apénd. A - Sección 2</b>	<b>Apénd. B</b>
ex 8419.89.00	-- Aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			114
8419.90	- Partes										
ex 8419.90.00	- Partes de los aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			115
8421	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.										
8421.1	- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas:										
8421.19	-- Las demás										
ex 8421.19.00	--Secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			116
8421.9	- Partes:										
8421.91	-- De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrifugas										
ex 8421.91.00	-- Partes de las secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			117
8424	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.										
8424.8	- Los demás aparatos:										
8424.89	-- Los demás										





<b>SAC2002</b>	<b>Descripción de los Productos</b>	<b>Tipo Base</b>	<b>Tipo Consolidado</b>	<b>Implementación</b>	<b>Instrum. en el que se establece la concesión actual</b>	<b>DPN</b>	<b>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</b>	<b>Demás Derechos</b>	<b>Apénd. A - Sección 1</b>	<b>Apénd. A - Sección 2</b>	<b>Apénd. B</b>
ex 8456.99.00	-- Fresadoras de haces iónicos focalizados para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			124
ex 8456.99.00	-- Cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			125
8464	Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.										
8464.10	- Máquinas de aserrar										
ex 8464.10.00	- Máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			126
8464.20	- Máquinas de amolar o pulir										
ex 8464.20.00	- Máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			127
8464.90	- Las demás										
ex 8464.90.00	- Máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			128
8466	Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas n°s 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.										
8466.9	- Los demás:										